

Transponder for "half-duplex" communication

Patent number: EP0926855
Publication date: 1999-06-30
Inventor: ROZ THIERRY (CH)
Applicant: EM MICROELECTRONIC MARIN SA (CH)
Classification:
- **International:** H04L1/00; G06K19/07
- **European:** G06K19/07T; H04B5/02; H04L25/02
Application number: EP19970122711 19971223
Priority number(s): EP19970122711 19971223

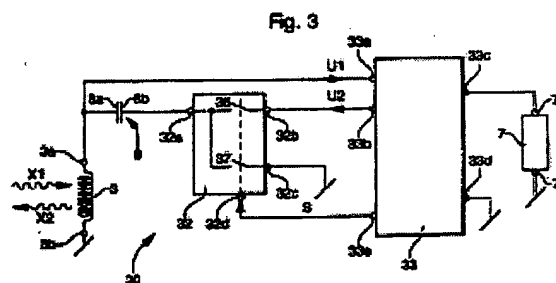
Cited documents:

US5517179
EP0777193
WO962888

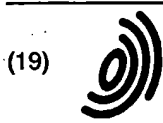
Report a data error here

Abstract of EP0926855

A switch assembly (32) is connected to a capacitor (8) and processor or treatment device (33) and arranged so that if instructed by the processor, it changes the mode of connection of processor, capacitor and coil, from parallel to serial, or vice versa. During the receiving phase, processor, capacitor and coil form a parallel LC circuit, and during the emission phase, an LC series circuit. Processor, capacitor, coil and switch assembly are formed within a monolithic semiconductor substrate.



Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 926 855 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
30.06.1999 Bulletin 1999/26

(51) Int. Cl.⁶: H04L 1/00, G06K 19/07

(21) Numéro de dépôt: 97122711.1

(22) Date de dépôt: 23.12.1997

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeur: Roz, Thierry
2525 Prêles (CH)

(74) Mandataire:
Patry, Didier Marcel Pierre et al
I C B,
Ingénieurs Conseils en Brevets S.A.
Rue des Sors 7
2074 Marin (CH)

(71) Demandeur:
EM Microelectronic-Marin SA
2074 Marin (CH)

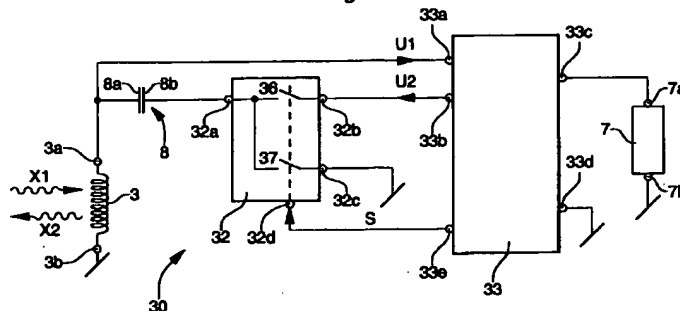
(54) Transpondeur pour communication dite "half-duplex"

(57) La présente invention concerne un transpondeur (30) qui est destiné à échanger des données au cours d'une communication "half-duplex", et qui comprend une bobine (3), un condensateur (8) connecté à la bobine pour former un circuit résonant, un moyen de traitement (33) agencé pour traiter lesdites données. Ce transpondeur est caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen de commutation (32) agencé de sorte que, sous la commande du moyen de traitement, le moyen de commutation connecte le moyen de traite-

ment en série avec le condensateur et la bobine qui sont eux-mêmes connectés pour former, pendant toute la durée de la phase de réception, un circuit de type LC parallèle et, pendant toute la durée de la phase d'émission, un circuit de type LC série.

Un avantage d'un tel agencement réside dans le fait qu'il optimise les puissances électriques échangées entre l'antenne et le moyen de traitement.

Fig. 3



EP 0 926 855 A1

Description

comme suit :

[0001] La présente invention concerne le domaine des transpondeurs et, plus précisément, des transpondeurs pour communication dite "half-duplex".

[0002] Il existe classiquement un grand nombre de dispositifs portatifs pour permettre l'identification à distance d'un objet inconnu. Typiquement, des données sont transférées sous forme de signaux radioélectriques, entre une station de base et un dispositif portatif que l'on réalise usuellement en utilisant un transpondeur.

[0003] La figure 1 représente un transpondeur classique 1 qui comprend une antenne 3 pour recevoir et émettre des données sous forme de signaux radioélectriques, un moyen de traitement 5 connecté à l'antenne 3 pour traiter les données reçues et les données à émettre, et un moyen d'alimentation 7 pour fournir une tension d'alimentation Vdd aux différents composants du transpondeur 1, notamment au moyen de traitement 5.

[0004] Une communication dite "half-duplex" entre la station de base et le transpondeur 1 comprend deux phases de fonctionnement : une phase de réception et une phase d'émission.

[0005] Au cours de la phase de réception, la station de base émet un signal radioélectrique X1, l'antenne 3 le reçoit et le convertit en une tension électrique U₁. La station de base peut également fournir l'énergie électrique nécessaire pour l'alimentation électrique du transpondeur 1, en émettant le signal X1 à une puissance électrique suffisamment élevée. Dans ce cas particulier, le transpondeur 1 fonctionne comme un composant "passif", et le moyen d'alimentation 7 comprend un condensateur de stockage destiné à stocker ladite énergie électrique.

[0006] Au cours de la phase d'émission, une tension électrique U₂ est présente aux bornes du moyen de traitement 5, et est fournie à l'antenne 3 qui la convertit en un signal radioélectrique X2. Dans le cas particulier où le transpondeur 1 est passif, le condensateur 7 qui a stocké de l'énergie électrique au cours de la phase de réception, fournit au cours de la phase d'émission l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement du moyen de traitement 5.

[0007] Un problème rencontré au cours d'une telle communication réside dans l'optimisation de l'énergie électrique transférée entre l'antenne 3 et le moyen de traitement 5.

[0008] Une solution classique à ce problème consiste à connecter en parallèle avec l'antenne 3 un condensateur 8, de manière à former un circuit de type LC parallèle, comme le représente la figure 1. En effet, ce circuit peut fournir la tension U₁ à une amplitude maximale, quand la fréquence de cette tension est égale à la fréquence de résonance f₀ de ce circuit. On dit alors que le circuit LC est résonant en tension. On rappelle que la fréquence de résonance f₀ d'un circuit LC est définie

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

[0009] A titre illustratif, la figure 2 représente une forme d'onde 9 illustrant l'évolution de la tension U₁ en fonction de sa fréquence f, dans le cas où le circuit est de type LC parallèle. Ainsi, quand la fréquence f de cette tension est sensiblement égale à ladite fréquence de résonance f₀, l'amplitude de la tension U₁ est maximale, la référence U_{1max} désignant ladite valeur maximale de tension.

[0010] Par conséquent, en rappelant que la puissance moyenne absorbée par le moyen de traitement 5 est directement proportionnelle au carré de la valeur de tension U_{1max}, cette puissance électrique est alors optimale au cours de la phase de réception d'une communication de type susmentionné, en supposant que le signal X1 est périodique de fréquence f₀. Autrement dit, le transfert d'énergie électrique entre l'antenne 3 et le moyen de traitement 5 est optimale au cours de la phase de réception.

[0011] Un inconvénient de la solution classique susmentionnée, réside dans le fait que, au cours de la phase d'émission, le circuit LC parallèle ne permet pas d'optimiser le transfert d'énergie entre le moyen de traitement 5 et l'antenne 3. En effet, au cours de cette phase, dans le cas où le circuit connecté aux bornes du moyen de traitement 5, est de type LC parallèle, ce moyen fournit un courant I₂, et la tension U₂ présente aux bornes dudit moyen est limitée par ses caractéristiques d'entrée. Il en résulte une limitation de l'énergie présente dans l'antenne 3, ainsi que du champ magnétique créé par cette antenne au cours de la phase d'émission.

[0012] La Demanderesse de la présente invention a ainsi observé que les transpondeurs classiques tel que celui décrit en relation avec la figure 1, ne répond pas de manière satisfaisante au problème susmentionné, puisque l'échange d'énergie électrique lors d'une communication "half-duplex" n'est pas optimal, comme cela a été décrit de façon détaillé ci-dessus.

[0013] Un objet de la présente invention est de prévoir un transpondeur palliant les inconvénients des transpondeurs classiques, notamment pour optimiser l'énergie électrique échangée au cours des phases de réception et d'émission pendant une communication "half-duplex".

[0014] Un autre objet de la présente invention est de prévoir un transpondeur répondant aux critères traditionnels dans l'industrie des semi-conducteurs, de complexité et de coût.

[0015] Ces objets, ainsi que d'autres, sont atteints par le transpondeur selon la revendication 1.

[0016] Un avantage du moyen de commutation du transpondeur selon la présente invention, est de réali-

ser deux configurations différentes du transpondeur, en phase de réception et en phase d'émission, propres à optimiser les puissances électriques échangées entre l'antenne et le moyen de traitement.

[0017] Un avantage du transpondeur selon la présente invention, réside dans le fait qu'il est constitué de composants usuellement réalisés dans l'industrie des semiconducteurs, notamment par des étapes de fabrication d'une filière de type CMOS connue en soi.

[0018] Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée d'un mode de réalisation préféré de l'invention, donné à titre d'exemple uniquement, en relation avec les figures jointes, parmi lesquelles :

- la figure 1 déjà citée représente un transpondeur selon l'art antérieur;
- la figure 2 déjà citée représente une forme d'onde illustrant la relation entre l'amplitude et la fréquence d'un signal présent dans le transpondeur de la figure 1;
- la figure 3 représente un transpondeur selon la présente invention;
- la figure 4 représente de façon détaillée le transpondeur de la figure 3, au cours d'une phase de réception;
- la figure 5 représente de façon détaillée le transpondeur de la figure 3, au cours d'une phase d'émission;
- la figure 6 représente un mode de réalisation préféré du moyen de commutation du transpondeur de la figure 3;
- la figure 7 représente une forme d'onde illustrant la relation entre l'amplitude et la fréquence d'un signal présent dans le transpondeur de la figure 3, au cours d'une phase d'émission.

[0019] La figure 3 représente un transpondeur 30 selon la présente invention.

[0020] On note que le transpondeur 30 représenté en figure 3 a une structure qui est proche du transpondeur 1 représenté en figure 1. Ainsi, par souci de simplicité, les composants représentés en figure 3 et désignés par les mêmes références que ceux représentés en figure 1, sont sensiblement identiques à ceux désignés en figure 1.

[0021] Ainsi le transpondeur 30 comprend une antenne 3, un condensateur 8, un moyen de traitement 33 et un moyen d'alimentation 7.

[0022] Au cours d'une communication "half-duplex" telle que définie ci-dessus, le transpondeur 30 est destiné à recevoir des données au cours de la phase de réception, et fournir d'autres données au cours de la phase d'émission. A cet effet, les composants-susmentionnés sont agencés et connectés comme suit.

[0023] L'antenne 3 est agencée pour pouvoir recevoir et émettre des signaux radioélectriques X1 et X2 conte-

nant les données échangées entre une station de base (non représentée) et le moyen de traitement 33. A cet effet, l'antenne 3 comprend deux bornes de connexion 3a et 3b par lesquelles sont fournies une tension électrique U1 contenant les données à traiter par le moyen de traitement 33, ainsi qu'une tension électrique U2 contenant les données à émettre. Par ailleurs, la borne 3b est connectée à la masse du transpondeur 30.

[0024] On réalise l'antenne 3 en utilisant une bobine, comme cela est connu en soi.

[0025] Le condensateur 8 est agencé pour pouvoir être connecté avec l'antenne 3. A cet effet, le condensateur 8 comprend une première borne 8a connectée à la borne 3a de l'antenne 3, et une seconde borne de connexion 8b.

[0026] On réalise le condensateur 8 en utilisant un composant capacitif, comme cela est connu en soi.

[0027] Le moyen de traitement 33 est agencé pour pouvoir recevoir, traiter et fournir lesdites données échangées avec l'antenne 3. A cet effet, le moyen de traitement 33 comprend une borne d'entrée 33a connectée avec la borne 3a de l'antenne 3, pour recevoir la tension U1, et une borne de sortie 33b pour fournir la tension U2. En outre, le moyen de traitement 33 comprend une borne d'alimentation 33c pour pouvoir recevoir une alimentation électrique, une borne de masse 33d connectée à la masse du transpondeur 30, ainsi qu'une borne de commande 33e pour pouvoir fournir un signal de commande S.

[0028] On réalise le moyen de traitement 33 en formant un bloc logique classique et une interface classique disposée entre ce bloc et l'antenne 3.

[0029] Le moyen d'alimentation 7 est agencé pour pouvoir fournir l'alimentation électrique au moyen de traitement 33, sous la forme d'une tension d'alimentation Vdd. A cet effet, le moyen d'alimentation 7 comprend une borne de connexion 7a connectée à la borne 33c du moyen de traitement 33, et une borne de masse 7b connectée à la masse du transpondeur 30.

[0030] Pour réaliser le moyen d'alimentation 7, on distinguera les deux types de transpondeur connus en soi. Dans le cas déjà cité ci-dessus où le transpondeur 30 est "passif", le moyen d'alimentation 7 est réalisé en utilisant un condensateur de stockage destiné à stocker l'énergie électrique transmise au cours de la phase de réception. Par contre, dans le cas d'un transpondeur "actif", le moyen d'alimentation 7 est réalisé en utilisant une batterie au lithium classique.

[0031] En outre, le transpondeur 30 comprend un moyen de commutation 32 qui est connecté avec le condensateur 8, le moyen de traitement 33 et la masse de ce transpondeur. A cet effet, le moyen de commutation 32 comprend une première borne de connexion 32a connectée à la borne 8b du condensateur 8, une deuxième borne de connexion 32b connectée à la borne 33b du moyen de traitement 33, et une troisième borne de connexion 32c connectée à la masse du transpondeur 30. En outre, le moyen de commutation 32

comprend une borne de commande 32d connectée à la borne 33e du moyen de traitement 33, pour recevoir le signal S.

[0032] Pour l'essentiel, le moyen de commutation 32 comprend deux interrupteurs 36 et 37 qui sont connectés à la borne 32d, de manière à pouvoir être commandés par le signal S. En outre, l'interrupteur 36 est connecté entre la borne 32a et la borne 32b, et l'interrupteur 37 est connecté entre la borne 32a et la borne 32c.

[0033] Le moyen de commutation 32 est agencé de manière à pouvoir recevoir, par la borne 32d, le signal de commande S fourni par le moyen de traitement 33, et connecter en réponse le moyen de traitement 33, le condensateur 8, ainsi que l'antenne 3, comme cela est décrit de façon détaillée ci-dessous.

[0034] Au début de la phase de réception, le moyen de traitement 33 commande l'interrupteur 37 à la fermeture, et l'interrupteur 36 à l'ouverture.

[0035] La figure 4 représente de façon détaillée le transpondeur 30, au cours de la phase de réception, en particulier les connexions établies par le moyen de commutation 32.

[0036] Ainsi, le transpondeur de la figure 4 ayant la même structure que le transpondeur de la figure 3, les composants représentés en figures 3 et 4 sont désignés par les mêmes références dans ces deux figures.

[0037] On note que, au cours de la phase de réception, le moyen de commutation 32 connecte la borne 32a à la borne 32c, de sorte que l'antenne 3 est connectée en parallèle avec le condensateur 8. Autrement dit, le condensateur 8 et l'antenne 3 sont connectés de manière à former un circuit de type LC parallèle. Dans ce cas, on retrouve une configuration qui est proche de celle du transpondeur classique 1, décrite ci-dessous en relation avec la figure 1.

[0038] Au cours de la communication "half-duplex", la phase de réception est suivie de la phase d'émission. Au début de cette phase, le moyen de traitement 33 commande l'interrupteur 37 à l'ouverture, et l'interrupteur 36 à la fermeture.

[0039] La figure 5 représente de façon détaillée le transpondeur 30, au cours de la phase d'émission, en particulier les connexions établies par le moyen de commutation 32.

[0040] Ainsi, le transpondeur de la figure 5 ayant la même structure que le transpondeur de la figure 3, les composants représentés en figures 3 et 5 sont désignés par les mêmes références dans ces deux figures.

[0041] On note que, au cours de la phase d'émission, le moyen de commutation 32 connecte la borne 32b à la borne 32c, les bornes 32a et 32d étant libres, de sorte que l'antenne 3 est connectée en série avec le condensateur 8. Autrement dit, le condensateur 8 et l'antenne 3 sont connectés de manière à former un circuit de type LC série.

[0042] De préférence, on réalise le condensateur 8, le moyen de commutation 32 et le moyen de traitement 33

sont réalisés de façon monolithique dans un unique substrat semiconducteur. A titre de variante de réalisation, on peut réaliser également de façon monolithique, en plus de ces composants, l'antenne 3.

[0043] La figure 6 représente un mode de réalisation préféré du moyen de commutation 32 qui comprend deux transistors à effet de champ T1 et pour former respectivement les deux interrupteurs 36 et 37. A titre illustratif uniquement, en supposant que le substrat est un substrat de silicium de type P, le transistor T1 est à canal de type P, et le transistor T2 est à canal de type N.

[0044] Chacun des transistors T1 et T2 comprend une borne de grille, une borne de drain et une borne de source. La borne de drain du transistor T1 est connectée à la borne 32a, et sa borne de source est connectée à la borne 32b. La borne de source du transistor T2 est connectée à la borne 32c, et sa borne de drain est connectée à la borne 32b. Les bornes de grille des transistors T1 et T2 sont connectées à la borne 32d, de manière à être commandés par le moyen de traitement 33, de sorte que le transistor T2 est bloqué quand le transistor T1 est conducteur, et inversement, ce qui réalise les deux configurations du transpondeur 30 décrites en relation avec les figures 4 et 5.

[0045] A titre illustratif uniquement, on va maintenant décrire un mode fonctionnement du transpondeur 30 dont la structure est décrite ci-dessus en relation avec les figures 3 à 6, au cours d'une communication "half-duplex".

[0046] Au cours de la phase de réception, la configuration du transpondeur 30 est sensiblement identique à celle du transpondeur classique décrite en relation avec les figures 1 et 2, comme cela a déjà été mentionné.

[0047] Ainsi, la station émet un signal radioélectrique X1 à la fréquence f_0 telle que définie dans l'équation (1). L'antenne 3 du transpondeur 30 convertit ce signal en la tension U1 dont la fréquence est égale à la fréquence f_0 définie ci-dessus. Le moyen de traitement 33 commande au moyen de commutation de connecter l'antenne 3 et le condensateur 8, pour former un circuit LC parallèle. Le circuit LC réalise alors une résonance en tension, et la puissance électrique fournie de l'antenne 3 au moyen de traitement 33 est optimale.

[0048] Au cours de la phase d'émission, le circuit connecté aux bornes du moyen de traitement 33 étant de type LC série, ce moyen fournit une tension électrique U2, contrairement au cas du transpondeur classique décrit en relation avec la figure 1, dans lequel le moyen de traitement 33 fournit un courant électrique I2. Il en ressort que le courant I2 présent dans le transpondeur 30 au cours de la phase d'émission n'est pas limité. Par ailleurs, le courant I2 est fourni à une fréquence qui est égale à la fréquence de résonance f_0 définie ci-dessus. La figure 7 représente une forme d'onde 50 illustrant la relation entre l'amplitude et la fréquence dudit courant I2 au cours d'une phase d'émission. Ainsi, quand la fréquence f de ce courant est sensiblement égale à ladite fréquence de résonance f_0 , l'amplitude du courant I2 est

maximale. On dit alors que le circuit LC série est résonant en courant.

[0049] Ainsi, le transpondeur selon la présente invention est particulièrement avantageux, puisque les configurations de ce transpondeur en phase de réception et en phase d'émission, permettent d'optimiser les puissances électriques échangées entre l'antenne et le moyen de traitement.

[0050] Il va de soi pour l'homme de l'art que la description détaillée ci-dessus peut subir diverses modifications sans sortir du cadre de la présente invention.

Revendications

1. Transpondeur (30) destiné à recevoir des données au cours d'une première phase ou phase de réception, et fournir d'autres données au cours d'une seconde phase ou phase d'émission, ce transpondeur comprenant :

- une bobine (3) agencée en tant qu'antenne pour pouvoir recevoir et émettre des signaux radioélectriques contenant lesdites données;
- un condensateur (8) connecté à la bobine, pour former un circuit résonant;
- un moyen de traitement (33) agencé pour pouvoir recevoir, traiter et fournir lesdites données; et
- un moyen d'alimentation (7) connecté au moyen de traitement, et agencé pour pouvoir fournir un signal d'alimentation électrique à différents composants du transpondeur,

ce transpondeur étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen de commutation (32) connecté avec le condensateur et le moyen de traitement, et agencé de sorte que, sous la commande du moyen de traitement, le moyen de commutation peut connecter le moyen de traitement en série avec le condensateur et la bobine qui sont eux-mêmes connectés pour former, pendant toute la durée de la phase de réception, un circuit de type LC parallèle et, pendant toute la durée de la phase d'émission, un circuit de type LC série.

2. Transpondeur (30) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bobine (3), le condensateur (8), le moyen de commutation (32) et le moyen de traitement (33) sont réalisés de façon monolithique dans un unique substrat semiconducteur.

3. Transpondeur (30) selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'antenne (3) est réalisée de façon monolithique dans ledit substrat.

4. Transpondeur (30) selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le moyen de commutation (32) comprend :

- un premier transistor (37) qui est à effet de champ et à canal de type N; et
- un second transistor (36) qui est à effet de champ et à canal de type P.

5. Transpondeur (30) selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le moyen de commutation (32) comprend :

- un premier transistor (37) qui est à effet de champ et à canal de type P; et
- un second transistor (36) qui est à effet de champ et à canal de type N.

6. Transpondeur (30) selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que les premier et second transistors (36; 37) sont commandés par le moyen de traitement (33).

Fig. 1
(ART ANTERIEUR)

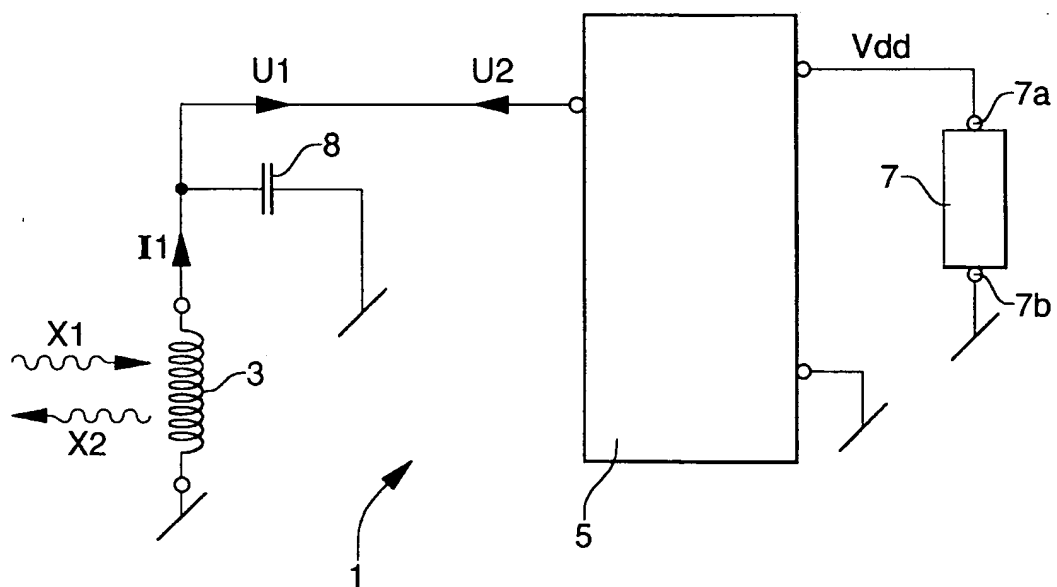


Fig. 2
(ART ANTERIEUR)

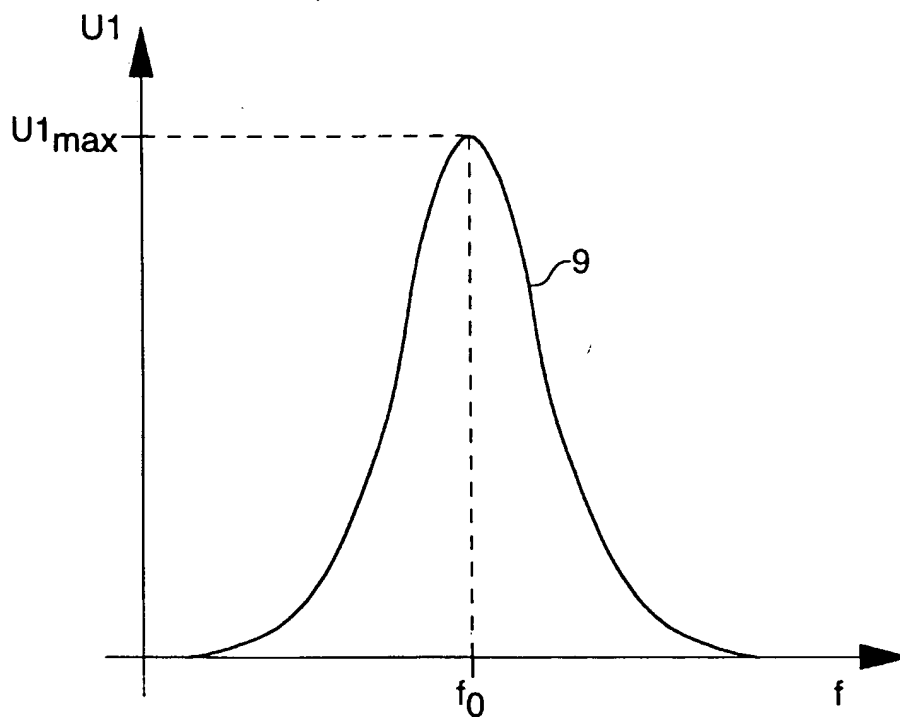


Fig. 3

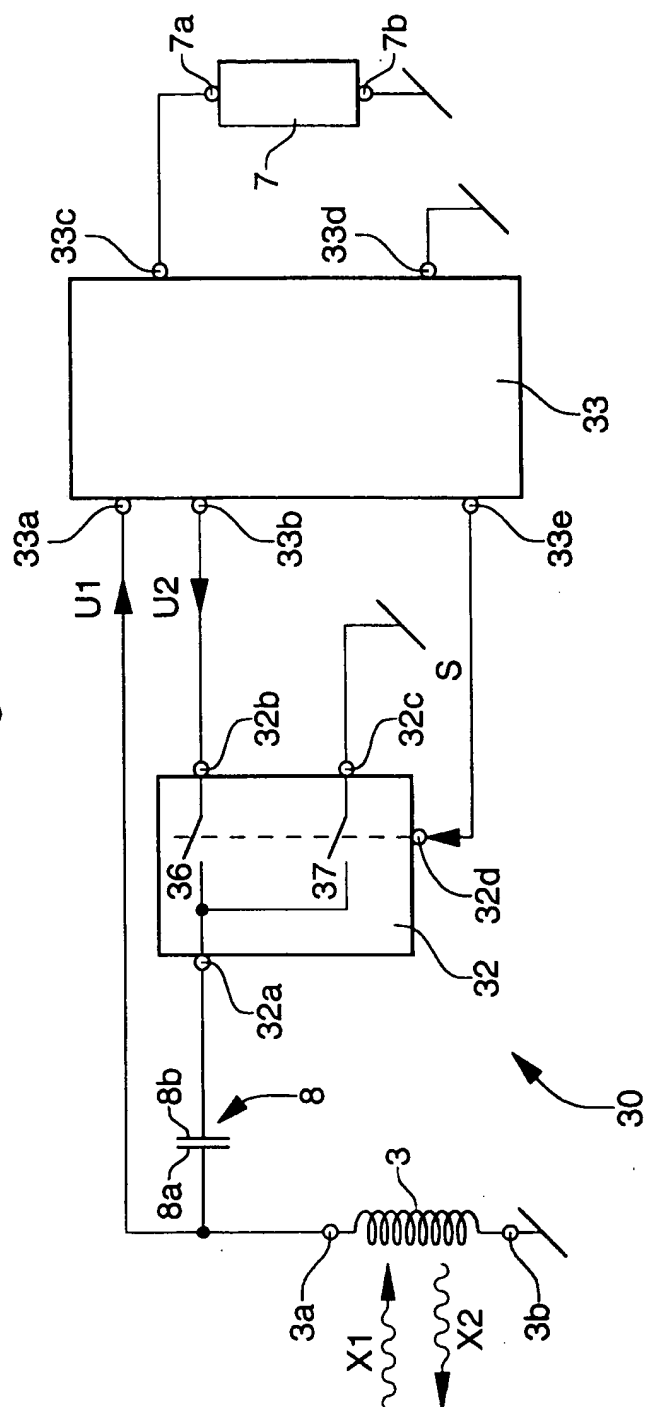


Fig. 4

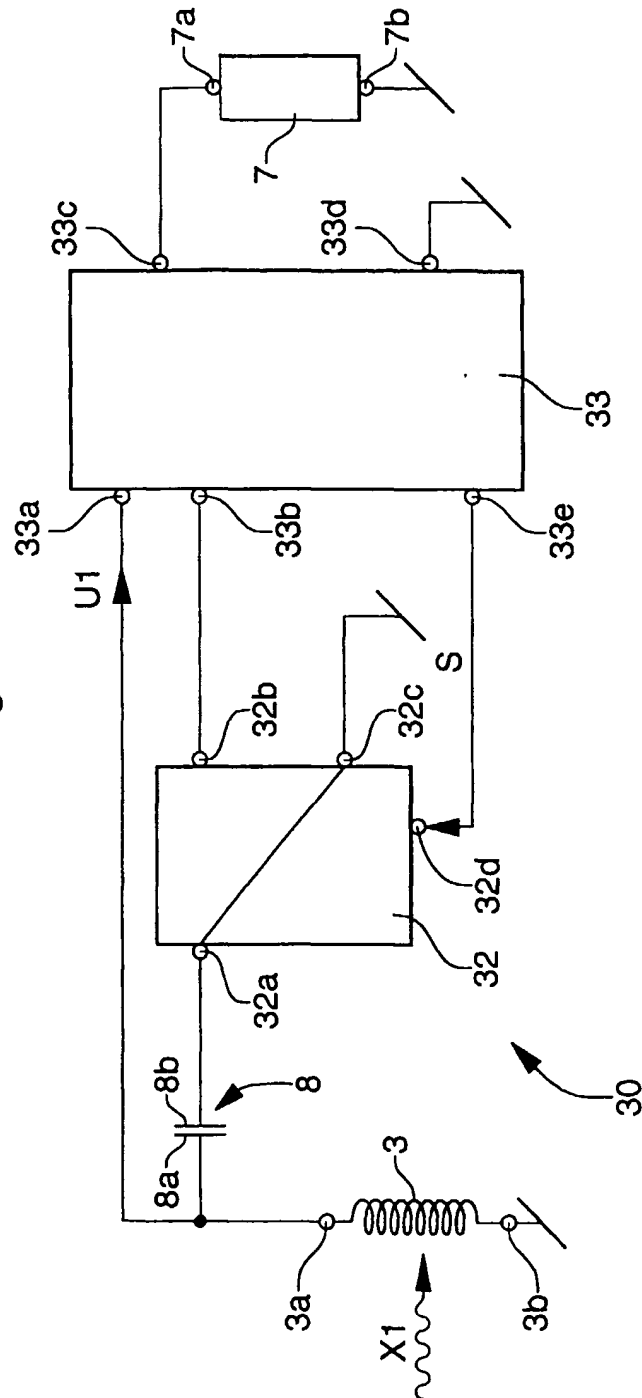


Fig. 5

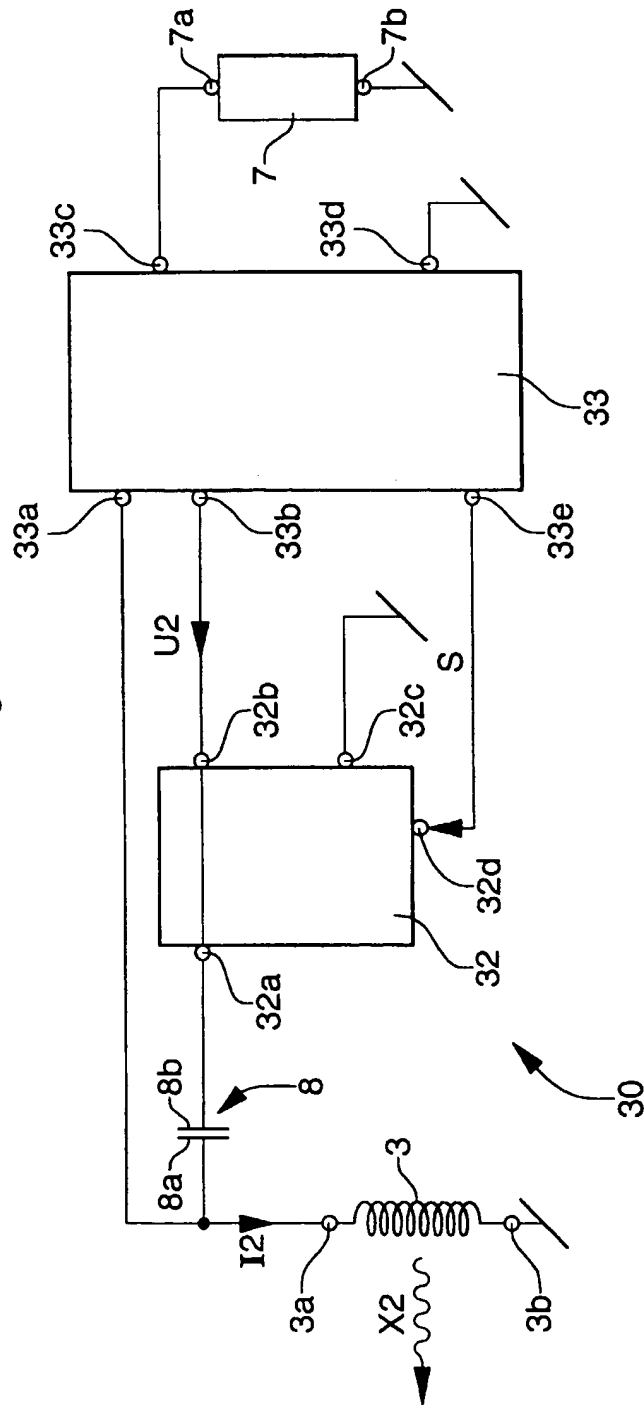


Fig. 6

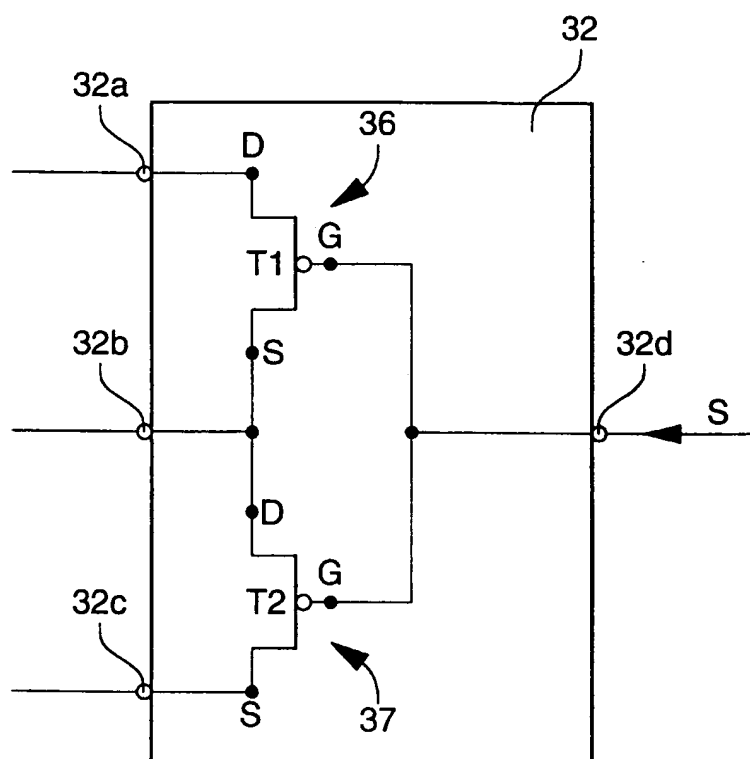
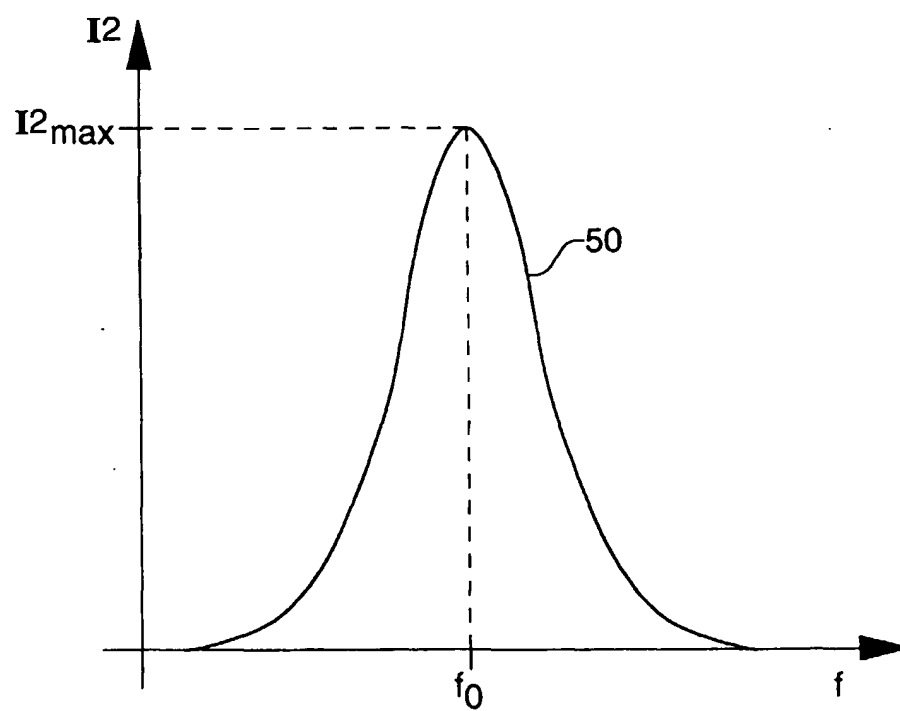


Fig. 7





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 97 12 2711

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.C1.6)
Y	US 5 517 179 A (CHARLOT LINCOLN H JR) 14 mai 1996	1	H04L1/00 G06K19/07
A	* colonne 4, ligne 32 - ligne 47; figure 1 *	4-6	
Y	EP 0 777 193 A (RAIMBAULT PIERRE) 4 juin 1997	1	
A	* colonne 6, ligne 1 - ligne 41; figure 3 *		
	WO 96 28880 A (BRITISH TECH GROUP INT ;SCHEELEN JOS (BE)) 19 septembre 1996	2,3	
	* revendications 1-3 *		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 19 mai 1998	Examineur Chiarizia, S
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 97 12 2711

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

19-05-1998

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5517179 A	14-05-96	AU 5215396 A	28-11-96
		CA 2172758 A	19-11-96
		CN 1136171 A	20-11-96
		DE 743625 T	29-01-98
		EP 0743625 A	20-11-96
		ES 2106705 T	16-11-97
		JP 9135192 A	20-05-97
		NO 961370 A	19-11-96
EP 0777193 A	04-06-97	FR 2741978 A	06-06-97
		CA 2191794 A	02-06-97
WO 9628880 A	19-09-96	AU 5012096 A	02-10-96
		AU 5012196 A	02-10-96
		EP 0815637 A	07-01-98
		EP 0815638 A	07-01-98
		WO 9628879 A	19-09-96

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets. No.12/82